

# 2020年までの 電子部品技術ロードマップ報告会

- 主催：部品技術ロードマップ専門委員会
- 担当部署：電子部品部
- 参加者数：約300名

## 概要

当協会の部品技術ロードマップ専門委員会（梶田栄主査（株）村田製作所）では、委員会活動の一環として、2年に1回、「電子部品技術ロードマップ」を取りまとめ発刊しております。この度、2月18日、中央大学駿河台記念館において、標記報告会を開催いたしました。

本ロードマップでは、電子部品を扱う技術者及び関係者を対象に、電子部品を取り巻く環境、電子部品の現状、10年後までの今後の動向及び将来への夢などを提示しております。執筆内容としては、最初に注目した機器

市場の10年後の動向について委員会内で研究した結果を解説し、そこから導かれる電子部品への要求案件を切り口のの一つとして電子部品の技術動向に反映しております。

今回の報告会では、技術委員会委員長を務める小林俊明氏（パナソニックエレクトロニックデバイス（株）代表取締役社長）による開会挨拶の後、以下プログラムで進められました。

## プログラム

- ホームデジタルAV機器（渡部秀一氏／スミダ電機（株））
- 携帯通信機器・携帯情報機器（池田祐一氏／京セラ（株））
- カーエレクトロニクス（豊田進氏／KOA（株））
- インダクタ（小林和義氏／太陽誘電（株））
- コンデンサ（棟方正一氏／NECトーキン（株））
- 抵抗器（豊田進氏／KOA（株））
- LCR部品共通課題（杉山郁俊氏／双信電機（株））
- EMC部品（鈴木幸春氏／（株）タムラ製作所）
- コネクタ（太田信行氏／日本航空電子工業（株））
- 高周波モジュール（西村浩介氏／宇部興産（株））
- 入出力デバイス（田嶋晋二氏／SMK（株））
- センサ（石井浩一氏／TDK-EPC（株））
- アクチュエータ（岡田信秀氏／新電元メカトロニクス（株））
- 部品材料（野澤康人氏／日立金属（株））
- スマートコミュニティ（梶田栄氏／（株）村田製作所）

